

PCB封装设计步骤

深圳市凡亿技术开发有限公司



PCB封装设计步骤

- 分析资料
- 分析管脚补偿
- 制作封装
- 检查

分析资料

- 01 分析视图
- 02 分析间距、跨距尺寸
- 03 分析器件实体管脚尺寸
- 04 分析管脚排序
- 05 分析器件实体尺寸

分析管脚补偿

- 01 分析插件焊盘的孔径、焊盘尺寸
- 02 分析贴片焊盘的补偿类型
- 03 计算间距、跨距

制作封装

- 01 找参考点
- 02 摆放焊盘
- 03 画丝印
- 04 其他处理

深圳市凡亿技术开发有限公司

技术交流QQ群： 390 507 222

技术论坛： <http://www.pcbbar.com/>

官方网站： <http://www.fany-eda.com/>

淘宝商城： <https://fany-eda.taobao.com/>

邮 箱： cad@fany-eda.com

